

2019年中国电子级多晶硅市场分析报告- 行业深度调研与发展趋势研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国电子级多晶硅市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailliao/461333461333.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章电子级多晶硅行业相关概述

1.1硅材料的相关概述

1.1.1硅材料简介

1.1.2硅的性质

1.2多晶硅的相关概述

1.2.1多晶硅的定义

1.2.2多晶硅的性质

1.2.3多晶硅产品分类

1.2.4多晶硅主要用途

1.3电子级多晶硅

1.3.1电子级多晶硅介绍

1.3.2电子级多晶硅用途

第二章多晶硅生产工艺技术分析

2.1多晶硅生产的工艺技术

2.1.1多晶硅的主要生产工艺技术

2.1.2多晶硅的制备步骤

2.1.3高纯多晶硅的制备技术

2.1.4太阳能级多晶硅新工艺技术

2.2世界主要多晶硅生产工艺技术

2.2.1改良西门子法

2.2.2硅烷热分解法

2.2.3流化床法

2.2.4冶金法

2.3国内多晶硅生产工艺技术概况

2.3.1中国多晶硅生产技术发展现状

2.3.2国内外多晶硅生产技术对比分析

2.3.3多晶硅制造业亟须加快技术研发

2.4我国多晶硅生产工艺技术进展

2.4.1我国多晶硅生产技术打破国外垄断

2.4.2太阳能级多晶硅生产技术获得突破

2.4.3我国已掌握千吨级多晶硅核心技术

2.4.4我国首台光伏多晶硅浇铸设备研成

2.5电子级多晶硅生产工艺及技术分析

2.5.1电子级多晶硅供货系统研究

2.5.2国外电子级多晶硅生产技术分析

2.5.3中国电子级多晶硅生产水平分析

2.5.4国内外电子级多晶硅技术发展趋势

第三章2016-2019年中国电子级多晶硅的产业链分析

3.1电子级多晶硅的产业链

3.1.1多晶硅产业链简介

3.1.2半导体用多晶硅产业链

3.1.3太阳能电池用多晶硅材料

3.2电子级多晶硅产业链生产设备

3.2.1生产设备及性能

3.2.2生产设备发展趋势

3.3电子级多晶硅的需求行业分析

3.3.1集成电路产业（含芯片生产材料分析）

3.3.2半导体产业

3.3.3世界太阳能光伏产业

3.3.4中国太阳能光伏产业

3.3.5太阳能光伏产业结构分析

3.3.6太阳能光伏产业链利润分析

3.4电子级多晶硅产业链发展环保问题

第四章2016-2019年全球电子级多晶硅市场供需分析

4.12016-2019年全球电子级多晶硅生产能力分析

4.1.12016-2019年国外主要企业多晶硅产能

4.1.2全球电子级多晶硅的生产现状分析

4.1.3全球主要电子级多晶硅生产厂家发展动向

4.22016-2019年全球电子级多晶硅的需求分析

4.2.1全球电子级多晶硅需求分析

4.2.2全球半导体用电子级多晶硅的主要区域分析

4.32020-2026年世界电子级多晶硅市场发展前景预测分析

第五章2016-2019年中国电子级多晶硅产业发展环境分析

5.12016-2019年中国宏观经济环境

5.1.12016-2019年中国GDP分析

5.1.22016-2019年中国消费价格指数

5.1.32016-2019年城乡居民收入分析

5.1.42016-2019年全社会固定资产投资分析

5.1.52019年前三季度工业经济运行总体情况

5.22016-2019年中国电子级多晶硅行业政策环境分析

5.2.1多晶硅被划入产能过剩行业

5.2.2多晶硅行业标准即将出台

5.2.3太阳能光伏相关产业政策

5.2.4半导体产业相关政策

5.32016-2019年中国电子级多晶硅行业社会环境分析

第六章2016-2019年中国电子级多晶硅产业发展形势分析

6.12016-2019年中国目前电子级多晶硅市场运行格局分析

6.1.1中国电子级多晶硅的生产状况分析

6.1.2中国电子级多晶硅产能影响因素

6.1.3中国电子级多晶硅需求分析

6.22016-2019年中国电子级多晶硅行业发展现状分析

6.2.1中国电子级多晶硅行业现状

6.2.2中国电子级多晶硅价格走势分析

6.2.3中国电子级多晶硅产业存在的问题分析

6.32016-2019年国内电子级多晶硅产业发展动态

6.3.11500吨电子级多晶硅项目在江西正式投产

6.3.2浙江协成硅业电子级多晶硅项目试生产

6.3.3英利集团3000吨电子级多晶硅项目试产成功

6.3.4洛阳中硅2000吨电子级多晶硅项目通过验收

6.3.5中国首条微电子级多晶硅生产线投产运行

6.42016-2019年中国电子级多晶硅产业发展方略

6.4.1电子级多晶硅的发展目标

6.4.2发展我国电子级多晶硅的可能性

6.4.3发展方略

第七章中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒（28046110）所属行业进出口数据分析

7.1中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒进口统计

7.1.1中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒进口数量情况

7.1.2中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒进口金额情况

7.2中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒出口统计

7.2.1中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒出口数量情况

7.2.2中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒出口金额情况

7.3中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒进出口均价分析

7.4中国主要省市电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒进出口情况

7.5中国电子工业用直径 7.5cm单晶硅棒进出口流向情况

第八章中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒（28046120）所属行业进出口数据分析

8.1中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒进口统计

8.1.1中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒进口数量情况

8.1.2中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒进口金额情况

8.2中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒出口统计

8.2.1中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒出口数量情况

8.2.2中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒出口金额情况

8.3中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒进出口均价分析

8.4中国主要省市直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒进出口情况

8.5中国直径 < 7.5cm经掺杂用于电子工业的单晶硅棒进出口流向情况

第九章2016-2019年中国多晶硅市场竞争状况分析

9.12016-2019年中国多晶硅行业竞争格局分析

9.1.1中国多晶硅行业或将大规模洗牌

9.1.2中国多晶硅生产企业竞争格局分析

9.1.32016-2019年中国多晶硅企业的竞争力分析

9.1.42016-2019年中国多晶硅行业的盈利性分析

9.22016-2019年中国电子级多晶硅行业竞争现状分析

9.2.1行业集中度分析

9.2.2产品技术竞争分析

9.2.3成本价格竞争分析

9.32016-2019年中国电子级多晶硅竞争策略分析

第十章 国外电子级多晶硅生产企业分析

10.1HEMLOCK公司

10.2WACKER

10.3TOKUYAMA

10.4MEMC

10.5REC

10.6Mitsubishi

10.7OCI(DC

第十一章 中国电子级多晶硅生产企业关键性数据分析

11.1江苏中能硅业科技发展有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

11.2洛阳中硅高科有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

11.3四川新光硅业科技有限责任公司

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

11.4重庆大全新能源有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

11.5峨眉半导体材料厂

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

11.6四川永祥多晶硅有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

11.7江苏顺大电子材料科技有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

11.8宜昌南玻硅材料有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业产品服务分析

3、企业经营状况分析

4、企业竞争优势分析

第十二章2020-2026年中国电子级多晶硅行业发展前景预测分析

12.12020-2026年中国电子级多晶硅产品发展趋势预测分析

12.1.1电子级多晶硅技术走势分析

12.1.2电子级多晶硅行业发展方向分析

12.22020-2026年中国电子级多晶硅市场发展前景预测分析

12.2.1电子级多晶硅供给预测分析

12.2.2电子级多晶硅需求预测分析

12.2.3电子级多晶硅竞争格局预测

12.32020-2026年中国电子级多晶硅市场盈利能力预测分析

第十三章2020-2026年全球电子级多晶硅投资前景预测分析

13.12020-2026年中国电子级多晶硅项目投资可行性分析

13.22020-2026年中国电子级多晶硅投资环境及建议

13.2.1太阳能产业的快速发展对多晶硅投资影响

13.2.2电子级多晶硅市场供需矛盾突出

13.2.3中国电子级多晶硅生产技术瓶颈

13.2.4电子级多晶硅产业发展建议

13.32020-2026年电子级多晶硅产业投资风险分析

13.3.1政策风险分析

13.3.2市场供需风险

13.3.3产品价格风险

13.3.4技术风险分析

13.3.5节能减排风险

13.42020-2026年中国电子级多晶硅产业投资策略分析

图表目录：

图表1硅的主要物理性质

图表2多晶硅分类

图表3多晶硅产品的主要用途

图表4西门子法多晶硅生产流程图

图表5硅烷法多晶硅生产示意图

图表6硫化床法多晶硅生产示意图

图表7冶金法提纯多晶硅示意图

图表8国内外多晶硅生产消耗指标对比

图表9全球主要多晶硅供应商市场及技术分析

图表10多晶硅材料相关产业链产品

图表11多晶硅产业链结构图

图表12半导体硅材料产业链

图表13电子级多晶硅材料纯度

图表14瓦克直拉单晶硅用电子级多晶硅产品指标

图表15瓦克区熔单晶硅用电子级多晶硅产品指标

图表16光伏发电产业的产业链分支

图表17从多晶硅到太阳能电池组件的产业链详细工艺过程

图表18太阳能电池组件成本结构

图表19IC芯片制作流程

图表20多晶硅生产设备发展历程

图表详见报告正文.....（GY XZN）

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国电子级多晶硅市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正

确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailliao/461333461333.html>